

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7210910

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ASSIGNMENT

**CONVEYING PARTY DATA**

Name	Execution Date
WOORAM HONG	02/18/2022
HYUN DO CHOI	02/18/2022
DAL HEO	02/22/2022
YOUNGCHUN KWON	02/22/2022
HYUKJU KWON	02/23/2022
GAHEE KIM	02/22/2022
BOSUNG KIM	02/22/2022
JEONGHUN KIM	02/22/2022
JIN WOO KIM	02/22/2022
MIN SIK PARK	02/22/2022
YOUNGJIN PARK	02/22/2022
HYUNGTAE SEO	02/22/2022
WON SEOK OH	02/18/2022
DONGSEON LEE	02/23/2022
SANGYOON LEE	02/18/2022
JAEJUN CHANG	02/22/2022
JUN-WON JANG	02/22/2022
HYUNJEONG JEON	02/22/2022
JOON-KEE CHO	02/21/2022
BYUNG-KWON CHOI	02/23/2022
WON JE CHOI	02/18/2022
YOUNSUK CHOI	02/18/2022
TAESIN HA	02/18/2022

**RECEIVING PARTY DATA**

<b>Name:</b>	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
<b>Street Address:</b>	129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, GYEONGGI-DO
<b>City:</b>	SUWON-SI
<b>State/Country:</b>	KOREA, REPUBLIC OF
<b>Postal Code:</b>	16677

**PROPERTY NUMBERS Total: 1**

<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
<b>Application Number:</b>	17688418

**CORRESPONDENCE DATA**

**Fax Number:** (202)293-7860

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

**Phone:** 202-293-7060

**Email:** sughrue@sughrue.com, thundley@sughrue.com

**Correspondent Name:** SUGHRUE MION, PLLC

**Address Line 1:** 2000 PENNSYLVANIA AVENUE, N.W.

**Address Line 2:** SUITE 9000

**Address Line 4:** WASHINGTON, D.C. 20006

<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	Q271392
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	/THOMAS HUNDLEY/
<b>SIGNATURE:</b>	/Thomas Hundley/ (Teams Dept.)
<b>DATE SIGNED:</b>	03/07/2022
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).

**Total Attachments: 7**

source=Q271392ExecutedDeclarationandAssignmenttobefiled#page1.tif

source=Q271392ExecutedDeclarationandAssignmenttobefiled#page2.tif

source=Q271392ExecutedDeclarationandAssignmenttobefiled#page3.tif

source=Q271392ExecutedDeclarationandAssignmenttobefiled#page4.tif

source=Q271392ExecutedDeclarationandAssignmenttobefiled#page5.tif

source=Q271392ExecutedDeclarationandAssignmenttobefiled#page6.tif

source=Q271392ExecutedDeclarationandAssignmenttobefiled#page7.tif

# ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

## 특허 출원 관련 양도 및 선언(연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

### Korean Language Assignment with Declaration

이하 양도인으로 지칭되는 하기 서명 발명자인 본인(들)은 아래에 명시된 출원에서 서술한 특정 개선을 발명하였으므로 그리고

.....에 소재한 .....(양수인)은(은) 출원 및 발명의 그리고 이에 따라 획득될 일체의 미국 특허에 대한 모든 권리, 소유권 및 이권을 획득하기를 원하므로,

이제 대가를 위한 그 수령을 인정합니다.

상기 양도인인 본인(들)은 상기 명칭의 양수인, 그 승계자 및 그 양수인에게 모든 분할과 그 연속을 포함하여 미국 용으로 공개된 출원과 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든 특허증서와 미합중국 코드 제 35 장 제119 항에 의거한 우선권 청구권과 과거의 손해에 대한 소송권을 포함한, 개칭된 파리 국제협약(1883)에 의거한 우선권을 포함한 모든 그 제발행과 모든 외국에 대한 전체 권리, 소유권 및 이권을 판매, 양도 및 이전하며 그리고 본인(들)은 출원서에 제시된 발명에 대해 승인된 일체의 특허증서를 양수인, 그 승계자 또는 그 양수인에게 발급하도록 미국 특허청장에게 요청하는 바이며 또한 본인(들)은 양수인이 본 발명에 대한 외국 특허증서를 신청할 수 있다는 데 동의하며, 본인(들)은 양수인의 요청할 경우 미국 및 외국 출원과 관련하여 양수인이 필요하다고 생각하는 모든 서류를 더 이상의 보수 없이 서명날인할 것입니다.

(공인은 기록을 위해 요구되지는 않지만 미합중국 코드 제 35 장 제261 항에 의거 서명날인에 대한 일응의 증거입니다)

본인은 아래 서명의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.

본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다

- 첨부 출원 또는
- 미합중국 출원 또는 PCT 국제출원 번호: \_\_\_\_\_ 출원일: \_\_\_\_\_

본 출원의 제목은 다음과 같습니다:

.....  
.....  
.....

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and

Whereas, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. of 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, and all countries foreign thereto, including rights of priority under the International Convention of Paris (1883) as amended, including the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we hereby agree that the assignee may apply for foreign Letters Patent on the invention and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States and foreign applications when called upon to do so by the assignee.

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

- The attached application, or
- United States Application or PCT International Application Number \_\_\_\_\_ filed on \_\_\_\_\_

The application is entitled:

SEALING STRUCTURE AND MATERIAL CONTAINING DEVICE INCLUDING THE SAME

**Korean Language Assignment with Declaration**

위에 표시된 출원은 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를 받았습니니다.

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명가 또는 원 공동 발명가라고 믿습니다.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 검토하였으며 아울러 이해합니다.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

본인은 연방 규정 코드 제 37 장 제 1.56 항에 규정된 바에 따라, 특허성의 판단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허청에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니다.

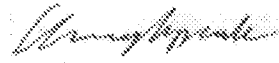
I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

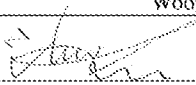
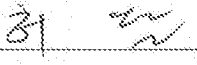

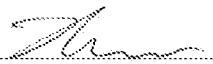
본 양도 및 선언서 내에 의도적 허위 진술이 있을 경우 미합중국 코드 제 18 장의 1001 항에 의거 벌금이나 5년 이하의 징역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니다.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

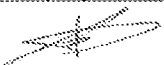
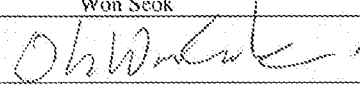
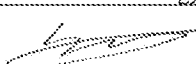
**STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):**

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature   
Date March 17, 2014

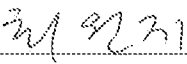
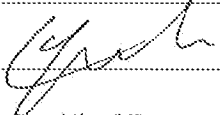
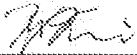
<b>NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR:</b> 단독 혹은 최초 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Wooram	Family Name or Surname 성(姓) HONG
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 Feb. 18, 2022
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: Post # 16691, Roppongi 1st, Building # 661, Mae-yong-ro 310th, Su-won si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		
<b>NAME OF SECOND INVENTOR:</b> 두번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Hyun Do	Family Name or Surname 성(姓) CHOI
Inventor's signature 발명자의 서명	CHOI, HYUN DO	Date 일자 Feb. 18, 2022
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 3, Seocheon-ro 172beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 17110, Republic of Korea		
<b>NAME OF THIRD INVENTOR:</b> 세번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Dal	Family Name or Surname 성(姓) HEO
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 Feb. 22, 2022
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #103-306, 5, Geumyeong-ro 173beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 17153, Republic of Korea		
<b>NAME OF FOURTH INVENTOR:</b> 네번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Youngchun	Family Name or Surname 성(姓) KWON
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 Feb. 22, 2022
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #205-1003, 2, Sanghyeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16941, Republic of Korea		
<b>NAME OF FIFTH INVENTOR:</b> 다섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Hyukju	Family Name or Surname 성(姓) KWON
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 Feb. 23, 2022
Residence: 거주지: Uiwang-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 100, Anyangpangyo-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do 16014, Republic of Korea		

<b>NAME OF SIXTH INVENTOR:</b> 여섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Family Name or Surname 성(姓)	
	Hahee	KIM
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022.02.22
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #103-1003, 19, Daeji-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16872, Republic of Korea		
<b>NAME OF SEVENTH INVENTOR:</b> 일곱번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Family Name or Surname 성(姓)	
	Bosung	KIM
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022.02.22
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #102-307, 97, Seji-ro, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16577, Republic of Korea		
<b>NAME OF EIGHTH INVENTOR:</b> 여덟번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Family Name or Surname 성(姓)	
	Jeonghun	KIM
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022.2.22
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 1526, Bongyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16701, Republic of Korea		
<b>NAME OF NINTH INVENTOR:</b> 아홉번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Family Name or Surname 성(姓)	
	Jin Woo	KIM
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022.2.22
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 1425, 1336 <sup>Yeongtong-gu,</sup> <del>Suwon-si</del> , Gyeonggi-do, Republic of Korea		
<b>NAME OF TENTH INVENTOR:</b> 열번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Family Name or Surname 성(姓)	
	Min Sik	PARK
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022.2.22
Residence: 거주지: Hwaseong-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #1842-401, 71, Dongtan-daero 12-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18486, Republic of Korea		

<b>NAME OF ELEVENTH INVENTOR:</b> 열한번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Youngjin	Family Name or Surname 성(姓) PARK
Inventor's signature 발명자의 서명	PARK YOUNG JIN	Date 일자 Feb 22, 2022
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #1-201, 154-17, Guil-ro, Guro-gu, Seoul 08323, Republic of Korea		
<b>NAME OF TWELFTH INVENTOR:</b> 열두번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Hyungtae	Family Name or Surname 성(姓) SEO
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 Feb 22, 2022
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: * 203, 65-7, Gwanseon-ro, Seobeeon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16683		
<b>NAME OF THIRTEENTH INVENTOR:</b> 열세번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Won Seok	Family Name or Surname 성(姓) OH
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 Feb 18, 2022
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #731-1801, 52, Jeongja-ro 42heon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16325, Republic of Korea		
<b>NAME OF FOURTEENTH INVENTOR:</b> 열네번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Dongseon	Family Name or Surname 성(姓) LEE
Inventor's signature 발명자의 서명	이동선	Date 일자 Feb. 23, 2022
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #152-1002, 498, Yeongtong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16708, Republic of Korea		
<b>NAME OF FIFTEENTH INVENTOR:</b> 열다섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨는 제외)	Sangyoon	Family Name or Surname 성(姓) LEE
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 Feb. 18th 2022
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 6304-304 16504 60, Central park-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		

<b>NAME OF SIXTEENTH INVENTOR:</b> 열여섯번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨를 제외)	Jaejun	Family Name or Surname 성(姓) CHANG
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022. 2. 22
Residence: 거주지: Gwacheon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #901-304, 2, Barim-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do 13831, Republic of Korea		
<b>NAME OF SEVENTEENTH INVENTOR:</b> 열일곱번째 발명자의 성명		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨를 제외)	Jun-Won	Family Name or Surname 성(姓) JANG
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022. 2. 22
Residence: 거주지: Seoul, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 25, Arirang-ro 5-gil, Seongbuk-gu, Seoul 02830, Republic of Korea		
<b>NAME OF EIGHTEENTH INVENTOR:</b> 팔명가의 이름		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨를 제외)	Hyunjeong	Family Name or Surname 성(姓) JEON
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022. 2. 22
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: 33, Homaesil-ro 166beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16629, Republic of Korea		
<b>NAME OF NINETEENTH INVENTOR:</b> 발명가의 이름		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨를 제외)	Joon-Keo	Family Name or Surname 성(姓) CHO
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022. 2. 21
Residence: 거주지: Yongin-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #211-305, 152, Tapsil-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 17804, Republic of Korea		
<b>NAME OF TWENTIETH INVENTOR:</b> 발명가의 이름		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨를 제외)	Byung-Kwon	Family Name or Surname 성(姓) CHOI
Inventor's signature 발명자의 서명		Date 일자 2022. 2. 23
Residence: 거주지: Seongnam-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #130-1901, 53, Junganggongwon-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13588, Republic of Korea		



<b>NAME OF TWENTY-ONE INVENTOR:</b> 발명가의 이름		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨를 제외)	Won Je	Family Name or Surname 성(姓) CHOI
Inventor's signature 발명가의 서명		Date 일자 Feb. 18, 2022
Residence: 거주지: Suwon-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #5413-304, 65, Docheong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		
<b>NAME OF TWENTY-TWO INVENTOR:</b> 발명가의 이름		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨를 제외)	Younsuk	Family Name or Surname 성(姓) CHOI
Inventor's signature 발명가의 서명		Date 일자 Feb. 18, 2022
Residence: 거주지: Seongnam-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #3405-804, 150, Wiryesuuhwan-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13641, Republic of Korea		
<b>NAME OF TWENTY-THIRD INVENTOR:</b> 발명가의 이름		
Given Name (first and middle [if any]) 이름(성씨를 제외)	Taesin	Family Name or Surname 성(姓) HA
Inventor's signature 발명가의 서명		Date 일자 Feb. 18, 2022
Residence: 거주지: Seongnam-si, Republic of Korea		
Mailing Address: 우편 주소: #912-903, 49, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13531, Republic of Korea		